

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号:2023-009

## 南京晶升装备股份有限公司 关于对外投资进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、对外投资概述

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“晶升股份”或“公司”）于2023年5月15日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟签署<项目投资协议>暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司拟与南京浦口经济开发管理委员会签署《项目投资协议》，拟设立全资子公司南京晶采半导体科技有限公司，投资南京晶升浦口半导体晶体生长设备生产及实验项目（以下简称“项目”），以进一步提升公司的生产能力，顺应市场需要，持续推进降本增效、提升公司市场竞争力。公司董事会授权公司总经理全权负责本次投资项目的具体实施及日常事务管理。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于拟签署<项目投资协议>暨对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-006）。

### 二、对外投资的进展情况

近日，南京晶采半导体科技有限公司已完成工商注册登记相关手续，并获得由南京市浦口区行政审批局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91320111MACK75UT7M，主要登记信息如下：

名称：南京晶采半导体科技有限公司

注册资本：2000万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2023年05月19日

法定代表人：胡宁

住所：南京市浦口区桥林街道百合路 19 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用材料销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 三、后续事项及风险提示

公司将根据后续项目进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日